

# 진흥회 활동사항

## 「제2회 전자, 재고부품·장비 할인판매전」 개최



한국전자산업진흥회는 최근 국가경제의 어려움으로 인한 전자업계의 경영난에 대해 다각도로 대책 마련에 부심하고 있는 가운데, 동업계의 재고부품 활용활성화의 일환으로 이틀간('98. 9. 23~9. 24)에 걸쳐 「제2회 전자, 재고부품 할인판매상담전」을 개최하였다.

9월 23일~24일 양일간 한국전자산업진흥회 대회의실에서 개최된 이번 할인전에는 삼성전자, LG전자, 현대전자 등 10여개사가 참가신청을 하였으며, 반도체, 콘덴서, 저항기 등의 전자부품류와 스펙트럼 아날라이저 등의 계측기류 및 계측장비, 네트워크 장비 등을 합쳐 1만5천여종을 수급업체간에 현장에서 직접 구매상담을 하였다.

지난 제1회 전자, 재고부품할인판매전('98. 3. 5~3. 6)에는 삼성전자 등 17개사가 참여하여 약 30억 원에 이르는 판매실적을 올려 동할인판매전이 많은 성과를 있었다고 하는 판매업체들의 요청에 의해 다시 개최하게 되었으며, 삼성전자, LG전자, 현대전자 등 총 10개사가 출품하였고, 구매업체로는 가나정보통신 등 123개사가 참여하는 등 전자업계의 실수급자간에 '상담의 장'을 마련함으로써 업체의 개발 및 생산활동 극대화에 크게 기여한 것으로 보고 있다.

이번 행사가 재고보유업체에게는 재고자산을 최소화시켜줄 뿐 아니라 유동자금을 확보한다는 측면에

서 또 실수요업체로 보아서는 원자재 확보에 어려운 시기를 맞아 저렴한 가격에 부품 및 장비를 확보할 수 있다는 점에서 업계의 큰 반응을 불러 일으키고 있다고 보고 있다.

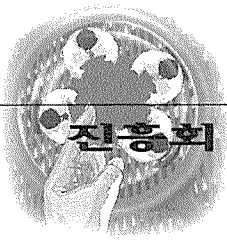
본회는 앞으로 수급자간 Needs 성향을 보면서 전자종합정보망(ELAK INS)을 구축하여 현재 1만7천여종의 재고부품을 입력하여 활용하고 있으며 내년에는 인터넷을 이용해 실수요자와 직접 상담할 수 있도록 사이버 마케팅체제를 구축할 계획이다.

## 1998년도 미/EU 통상세미나 개최



본회 국제부는 '98. 9. 21일, 미국과 EU의 통상정책 및 수입규제 관련법규에 대한 업계의 이해를 높이고 이에 대한 효율적 대응방안 수립을 지원할 목적으로 미국과 유럽의 통상변호사를 초청하여 42개 기관, 단체, 연구소, 업체 등의 70여명이 모인 가운데 '미/EU 통상세미나'를 개최하였다.

이번 세미나는 특히 전자, 철강, 반도체 등 對미 반덤핑규제품목에 대해 미국이 오는 10월부터 개시하는 Sunset review(일몰제심)을 앞두고 있는 우리 업계들의 각별한 관심하에 진행됐다. 또한 현재 미국과 유럽은 전자, 제기, 타이어, 철강 등 거의 모든 업종에 대해 반덤핑 또는 상계관세조치를 시행하고 있어 우리 제품의 수출경쟁력에 상당한 영향을 주고 있어 이에대한 업계 및 정부차원의 다각적인 대응책이 시급한 실정이다.



# 진흥회 활동사항

## 진흥회 활동사항

이외에도, 현재 EU가 진행중인 폴란드, 헝가리, 체코 등 동구권 국가들과의 EU 가입협상이 완료될 경우, 관세 및 반덤핑, 보조금, 원산지, 품질인증, 표준화 등 현행 EU 통상법 및 조치들이 신규 가입국들에게 확대 적용될 예정에 있어 이들 지역으로 현지 진출이나 수출중인 우리 업체들은 이에대한 면밀한 사전전략을 수립해야 할 것인데 금번 세미나에서는 이에대한 법리적 분석도 함께 하였다.

<주제>

- 미국(발표 : Mr. Michel P. House)
- Sunset Review
- 보조금
- 반덤핑
- Made-in USA 규정
- 통상법의 역외적용
- 유럽(발표 : Mr. Edwin Vermulst)
- 수입규제정책의 변화
- 반덤핑법
- EU확대에 따른 중동구유럽 진출전략

### PC 수출분과 위원회 개최

본회 정보산업부에서는 지난 9월 2일 본회 회의실에서 대우통신, 삼보컴퓨터, 삼성전자, 멀티캡, LG전자 등 국내 PC업체들이 모여 PC수출에 대한 회의를 개최하였다.

이날 회의에서는 각사의 수출동향과 제품의 로드맵을 설명하고 또한 미국·EU·일본 등 지역별로 PC 수출동향에 대해 집중 토의하였다. 또한 외국 시장자료를 공동이용키로 하고 차기 회의를 대우통신 주관공장에서 10월 14일 개최키로 합의하였다.

### 이동전화단말기 수출업체회의 개최

본회 정보산업부에서는 지난 9월 2일 본회 회의실에서 현대전자, LG정보통신, (주)한화정보통신 및

관련기관 등이 모여 해외시장에서 CDMA 단말기 업체간 출혈경쟁으로 인한 산업부실화 예방을 위해 업계간 정보교환이 필요하다고 판단, 매월 이동단말기 수출업체 회의를 정례화 하기로 하였다.

### 자기테이프 수출부서장 회의 개최

본회 부품산업부에서는 지난 9월 9일 본회 대회의실에서 새한미디어, LG전자, SKM, 코오롱, SKC 등 관련기관들이 모여 자기테이프 수출부서장 회의를 개최하였다.

이날 회의에서는 최근의 수출동향에 대해 지역별로 토의를 하였으며 수출부진에 따른 대책에 대해 집중 논의하였다.

특히 오디오테이프의 경우 세계 수요가 침체되는 상황에서 공급과잉으로 인해 경쟁력이 치열하여 중국으로의 구입이전이 큰 문제점으로 논의되었다.

### 축전기 수출부서장 회의 개최

본회 부품산업부에서는 지난 9월 10일 본회 대회의실에서 삼성전기, 대우전자부품, 삼영전자공업, 삼화전기, 고려전기, 삼화콘덴서 및 관련기관 등이 모여 축전기 수출에 대해 집중 토의하였다. 특히 이날 회의에서는 최근의 수출증가와 관련 업계간 정보를 교환하고 수출에로사항인 자금, 관세, 수입규제, 단가하락, 엔화, 원자재가격 등 폭넓게 의견을 교환하였으며 국산불가원자재에 대한 관세인하와 환가료, 금융비용 및 환율안정 등을 건의하였다.

### 이동전화기 제조업체 회의 개최

본회 정보산업부에서는 지난 9월 10일 본회 회의실에서 삼성전자, LG정보통신, 한화정보통신, 현대전자산업, 맥슨전자 등이 모여 이동전화기 제조업



체 회의를 개최하였다. 이날 회의에서는 서비스 사업자의 단말기 제조겸업, CDMA 단말기 시장확대를 위한 정보교환, 해외에서의 외국 GSM과의 효과적인 경쟁방안 모색 등에 관해 논의하였으며 회의의 효과를 위해 참석자를 고정화하는 방안과 업체별로 회의를 순회 개최하는 방안을 확정하였다.

### PCB 수출부서장 회의 개최

본회 부품산업부에서는 지난 9월 11일 본회 회의실에서 LG전자, 삼성전기, 코리아씨키트 및 관련기관 등이 모여 PCB 수출관련회의를 개최하였다.

이날 회의에서는 최근의 수출동향과 향후전망에 대해 실적대비 전망을 점검하였다.

특히 아시아지역의 경기침체와 공급과잉에 따른 단가하락 등에 대해 집중 논의하였다.

또한 향후 이동통신기기, 컴퓨터주변기기의 수요 증가에 따른 초박형 PCB 수출이 증가할 것으로 예상됨에 따라 고부가가치제품(BGA) 개발과 납기 단축, 고품질로 마케팅 전략을 구사키로 하였다. 수출 애로사항으로는 원부자재의 가격 상승 등으로 경쟁력이 취약한 점과 일본과 대만에 비해 기술 및 가격 경쟁력이 열세이며, 또한 해외 업체정보입수가 어려운 점과 환율불안정으로 적절한 가격대응이 어려운 것으로 나타났다.

### PC업계 구매부서장 회의 개최

본회 정보산업부에서는 지난 9월 22일 본회 회의실에서 삼성전자, 대우통신, LG전자, 삼보컴퓨터, 멀티캡 등 국내 PC업계 구매부서장 회의를 개최하였다.

PC의 수출 경쟁력제고를 위한 일환으로 개최한 이날 회의에서는 수입부품을 대상으로 부품공급사가 국내 보세창고를 운영하면서 국내 PC업계가 필요시마다 부품을 최단시간 및 현시세대로 공급할 수 있는 BWT 물류시스템 구축방안에 대해 집중 논의하였다.

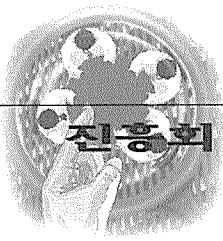
### 근접센서 표준화 회의 개최

본회 부품산업부에서는 지난 9월 22일 본회 회의실에서 한영전자, LG하니웰, 오토닉스 및 관련기관 등이 모여 근접센서의 정의 및 범위, 용어의 정의, 외형 및 치수(케이스, 리드와이어, 색깔 등)와 시험 검사규격(검출거리, Hysteresis, 응답속도, 방수내압, 전자파)에 대해 표준화 대상으로 논의되었다. 또한 근접센서의 해외규격인 IEC17B(Low Voltage Switch)는 LG하니웰에서 준비키로 하였다.

근접센서 표준화는 금년말까지 작업을 완료하고 작성된 (안)을 본회에 제출키로 하였다.

### 위성방송수신기 (SVR) 수출업계 회의 개최

본회 정보산업부에서는 지난 9월 24일 본회 회의실에서 삼성전기, 아남전자, 신원인더스트리, 대륜정밀, 기륭전자, 홍창, 태일텔레콤, 태광산업, 동원전자, 삼성물산, 태산전자, 해태전자, 대영전자, 케드콤, 휴맥스, 헵시바산업, 무림전자통신, 프로칩스, 한단정보통신, 마이크로텍전자 등 20개사가 모여 수출시장에서의 공정경쟁을 위해 보다 적극적으로 노력하기로 하고 매월 위성방송수신기 수출업계 회의를 정례화하기로 하였다.



# 진흥회 활동사항

## <<진흥회 9월 주요행사 및 회의>>

일 자	행사 및 회의명	참가업체 및 장소	담당부서
9.1	Sunset Review 대책회의	Kaye Scholer사의 Mr. Planert, LG, 대우전자등	국제부
9.1	수출증진을 위한 가전업계 회의(백색가전)	LG전자 등 7명	가전산업부
9.2	수출증진을 위한 가전업계 회의(오디오)	해태전자 등 5명	가전산업부
9.2	PC 수출 분과위원회 회의	대우통신, 삼보컴퓨터, 삼성전자, 델터캡, LG전자 등	정보산업부
9.2~9. 5	브라운관, LCD 수출 증대 방안을 위한 실사	삼성전관, 오리온전기, 삼성코닝	부품산업부
9. 3	COMDEX FALL '98 한국공동관 추진사업 운영위원회		정보산업부
9. 9	수출 촉진을 위한 부품업계 회의(테이프)	코오롱, 세광미디어, LG전자, SKM, SKC	부품산업부
9. 9	부품산업 육성을 통한 수출증대 용역 사업 관련 실무 작업반 회의	(산업지원부) KAIST, KETI	부품산업부
9. 10	이동전화단말기 제조업체 회의	한화정보통신, LG정보통신, 현대전자	정보산업부
9. 10	수출 촉진을 위한 부품업계 회의(콘덴서)	삼영전자, 고려전기, 삼화텍콤, 삼성전기, 대우전자부품	부품산업부
9. 11	C-TV 부품표준화 회의	(본회 회의실)	가전산업부
9. 11	'98. 3차 산업기술개발자금(시제품) 심의회	(11층 회의실)	부품산업부
9. 11	수출 촉진을 위한 부품업계 회의(PCB)	대덕전자, 코리아서키트, 삼성전기, LG전자	부품산업부
9. 11	근접센서 표준화 회의	한영전자, LG하니웰, 오토닉스 등	부품산업부
9. 11	전기용품 안전관리법 관련 회의		가전산업부
9. 16	업종별 단계 수출회의	(산자부 회의실) 산자부 장관주재, 본회 부회장	국제부
9. 17	수출실적 및 전망보고회의	(10층 회의실)	국제부
9. 17	한/EU CPU 실무 대책회의	오리온전기, LG전자, 삼성전관	국제부
9. 21	미·EU 통상세미나	(과총회관)정부, 유관기관, LG/삼성등 관계자 70명	국제부
9. 21~9. 23	부품 수출증대 조사관련 셋트업체 방문	(대우전자, 현대전자) 산자부, KAIST, KETI, 본회	부품산업부
9. 22	PC업계 부품구매 부서장 회의	삼보컴퓨터, 삼성전자, 대우통신, LG전자, 델터캡	정보산업부
9. 22~9. 23	IEC TC-39 실무위원회	(부산 상공회의소)	부품산업부
9. 23	대미 CTV Sunset 관련 산자부 방문	LG, 대우, 본회 통상부서장	국제부
9. 23~9. 24	제2회 전자·재고부품 할인 판매전	(10층 회의실) 삼성전자 등 11개사 신청	부품산업부
9. 24	위성방송수신기 수출업계 회의	삼성전기, 아남전자, 신원인더스트리, 대륙정밀, 삼성물산, 해태전자 등	정보산업부
9. 25	이동전화 단말기 업계 임원회의	현대전자, LG정보통신, 한화정보통신	정보산업부
9. 25	근접센서 표준화 회의	한영전자, LG하니웰, 오토닉스 등	부품산업부
9. 25	산업기술자금 예비사업자 사후관리 설명회	LG전선 외 9개사	부품산업부
9. 28	산업현장동향 점검반 회의	(제경부)	가전산업부
9. 28	자기미디어 협의회 임원회의	LG전자, 새한미디어, SKC, SKM	부품산업부
9. 28~10. 1	제5차 청정생산 고위급 국제회의	환경부 장관 외 200여명	가전산업부
9. 29	케이블 모뎀 워크샵 준비 모임	삼성전자, 미디어링크, 대우전자, 삼보컴퓨터	정보산업부
9. 29	전자의료기기 인터넷 DB구축 추진 회의	메디슨 외 21개사	정보산업부